

設備名稱：自動感應烘手機

型號（型式）：HHD-14W1S

HHD-14A1S HHD-14A1W HHD-14A2S HHD-14A2W HHD-14A3S HHD-14A3W HHD-14A4S
HHD-14A4W HHD-14A5S HHD-14A5W14A1S-HHD 14A1W-HHD 14A2S-HHD 14A2W-HHD 14A3S-HHD 14A3W-HHD 14A4S-HHD
14A4W-HHD 14A5S-HHD 14A5W-HHD

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
非分離式電源線組	○	○	○	○	○	○
電路板材質	○	○	○	○	○	○
自動復位型溫度 斷路器	○	○	○	○	○	○
加熱絲	○	○	○	○	○	○
電流保險絲	○	○	○	○	○	○
電源端子座	○	○	○	○	○	○
X電容C6、C7	○	○	○	○	○	○
分壓電容C3	○	○	○	○	○	○
塑膠外殼材質	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.